DERWENT-

1988-282072

ACC-NO:

DERWENT-

198840

WEEK:

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Mfg. nitride thin film - having crystal orientation

controlled by irradiation angle of ion beam

PRIORITY-DATA: 1987JP-0038376 (February 20, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 63206468 A August 25, 1988 N/A 004 N/A

JP 92071038 B November 12, 1992 N/A 004 C30B 029/38

INT-CL (IPC): C23C014/32, C30B029/38

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63206468A

BASIC-ABSTRACT:

Nitride thin film having controlled crystal orientation is made by irradiation of N2-contg. ion beam on a matrix while depositing at least one of Si, Al, Ti, B, Mo Zr, Ga, W, and Hf on the matrix to obtain the film by adjusting the angle of ion beam irradiation.

USE/ADVANTAGE - Nitride thin film having arbitrary crystal orientation can be obtd. Used as diffusion prevention layer in IC element, wear resistant layer e.g., $\underline{\text{TiN}}$, BN, and superconducting substance e.g. MoN.

Varder reactions

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-206468

௵Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)8月25日

C 23 C 14/32

8520-4K

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

母発明の名称

イオンビーム照射角度により制御された結晶配向性を有する窒化物 薄膜の製造方法

②特 願 昭62-38376

四出 願 昭62(1987)2月20日

特許法第30条第1項適用 昭和61年9月27日 応用物理学会主催の「第47回応用物理学会学術講演会」において文書をもつて発表

砂発 明 者 木 内

正人兼栄

大阪府池田市五月丘3丁目4番13号

⑫発 明 者 藤 井 兼 :

栄 兵庫県川西市向陽台3丁目8番121号守 兵庫県川西市萩原台西2丁目193番

⑦発明者 佐藤 守 ⑦出願人 工業技術院長

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

%指定代理人 工業技術院 大阪工業技術試験所長

明 和 書

発明の名称 イオンピーム照射角度により制御された結晶配向性を有する窒化物薄膜の製造方法

特許請求の範囲

① シリコン、アルミニウム、チタン、硼素、ファルミニウム、タンカム、タンカム、カリウム、タンカムの少くとも一種の金属を製造させつつ、窒素を含むイオンピームを整体ににいる。
取射し、イオンピーム照射角度を調節するでは、ににはいる方法。

発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、制御された結晶配向性を有する窒化物薄膜を基体上に形成する方法に関する。

従来技術とその問題点

従来、窒化物薄膜は、プラズマCVD法、熱C

問題点を解決する為の手段

本発明者は、上記の如き従来技術の問題点に総みて種々研究を重ねた結果、シリコン等の金属を基体に蒸着させるに際し、形成さるべき窓路をおは、一人を同時に基体に照射する場合には、基体の材質及びその結晶構造とは独立に、任意の結晶配向性を有する窒化物環膜を形成させる

ことが可能なることを見出した。即ち、本発明は、、「シリコン、アルミニウム、ガリウム、タングスステンスがハフニウムの少くとも一種の金属を基体に開発させてつつ、窒素を含むイオンピームを基体に開発し、イオンピームを関射角度を調査することにより制御された結晶配向性を有する窒化物種段を設する方法」を提供するものである。

本発明で使用する基体の材料及びその結晶構造は、特に限定されず、金属、セラミクス、半導体等が挙げられる。

蒸着手段自体も、電子ビーム加熱、高周波加熱、 抵抗加熱等の公知の全ての手段が採用可能である。

窒化物薄膜製造時の基体温度は、高温であって も実施に差支えはなく、500℃程度以下の低温 でも実施可能である。

薄膜形成の為には、スパッターイールドが小さ い方が良いので、イオンビームの加速は、1

子における拡散防止層等として有用である。又、 TiN、BN等は、耐摩耗磨として、MON等は、 組伝導物質としても有用である。

発明の効果

本発明方法によれば、基体上に任意の結晶方向 性を備えた窒化物薄膜を形成させることがはじめ て可能となった。

実施 例

以下実施例を示し、本願発明の特徴とするとこ ろをより一層明らかにする。

実施例1~3

シリコンウエハ [結晶方向(100)] 基体に対し10人/秒の速度でチタンを蒸着しつつ、同時に基体の表面積1点当り0、6mAの電流密度のイオンピームを照射した。イオンピームに含まれるイオンは、N+及びN²+で、その個数の比は1:1であった。又、減圧度は、1×10~4、基体温度は、約300℃、窒素原子とチタン原子

Kev以上とすることが好ましい。

窓化物神膜形成時の減圧度は、5×10 - 4 トール~1×10 - ∞ トール程度である。 35/69/

43ンピーム 雰囲気中の窒素の原子数と蒸苔金属の原子数と の比は、1:0.5~20程度が最適であるが、 この範囲外でも本発明は実施可能である。

本発明においては、使用される金属の種類に応じて、立方晶系(窒化チタン、窒化硼素、窒化モリプデン、窒化ジルコニウム、窒化タングステン、窒化ハフニウム等)及び六方晶系(窒化シリコン、窒化アルミニウム、窒化ゲルマニウム、窒化ガリウム等)の窒化物結晶種膜が形成される。

窓化物薄膜の結晶配向性は、基体の材質等には依存せず、後記実施例から明らかな如く、基体(1)の法線(3)とイオンピーム(5)とのなす角度θ(第1図参照)により定まる。(7)は、蒸替金属の流れ方向を示す。

本発明により形成される窒化物薄膜は、【C素

との比は、1:1であった。

かくして、厚さ2μmの窒化チタン薄膜が形成 された。

イオンピームの進行方向と基体表面の法線のな す角を θ とすると、 X 線ディフラクトメーターに よる回折により、 θ の変化に応じて以下の結果が 得られた。

 $(1) \quad \theta = 0 \quad (実施例1):$

第2図に示す如く、窒化チタン薄膜が、 (200)方向に配向していることを示すX線回 折ピークが観測された。

(2) $\theta = 1.5$ (実施例2):

第3図に示す如く、X線回折ピークは、観測されなかった。このことから、窒化チタン薄膜が非晶質状態であることが判る。

(3) $\theta = 4.5$ (実施例3):

第4図に示す如く、窒化チタン薄膜が、主として (111)方向に配向していることを示すX線

回折ピークが観測された。

尚、チタンに代えて、棚業、モリブデン、ジルコニウム、タングステン及びハフニウムを夫々使用する場合にも、得られた立方晶系窒化物神膜が、同様に制御された結晶配向性を有していることが確認された。

実施例4~6

チタンに代えてアルミニウムを使用する以外は、 実施例 1 ~ 3 と同様にして、シリコンウェハ上に 厚さ 2 μ m の窒化アルミニウム薄膜を形成した。

イオンピームの照射方向と結晶配向性との関係 は、以下の通りであった。

(1) θ = O * (実施例4):

第5図に示す如く、露化アルミニウム薄膜が、 (100)方向に配向していることを示すX線回 折ピークが観測された。

(2) θ=15°(実施例5):

第6図に示す如く、X線回折ピークは、観測さ

れなかった。このことは、窒化アルミニウム糠酸 が非晶質状態にあることを示している。

(3) θ=45°(実施例6):

第7図に示す如く、窒化アルミニウム種膜が、 主として(101)方向に配向していることを示すX線回折ビークが観測された。

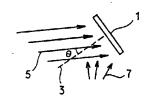
尚、アルミニウムに代えて、シリコン、ゲルマニウム及びガリウムを夫々使用する場合にも、得られた六方晶系窒化物薄膜が、やはり制御された結晶配向性を有していることが確認された。

図面の簡単な説明

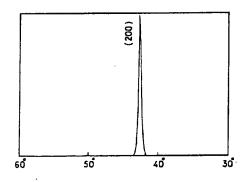
第1図は、基体表面の法線とイオンビームの進行方向とのなす角のを説明する為の図面である。 第2図乃至第7図は、本発明の各実施例で得られた窒化物神膜のX線回折図を示す。

- (1) ……基体
- (3) ……基体表面の法線
- (5) … … イオンピームの進行方向

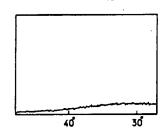




第 2 图



第 3 図



第 4 図

